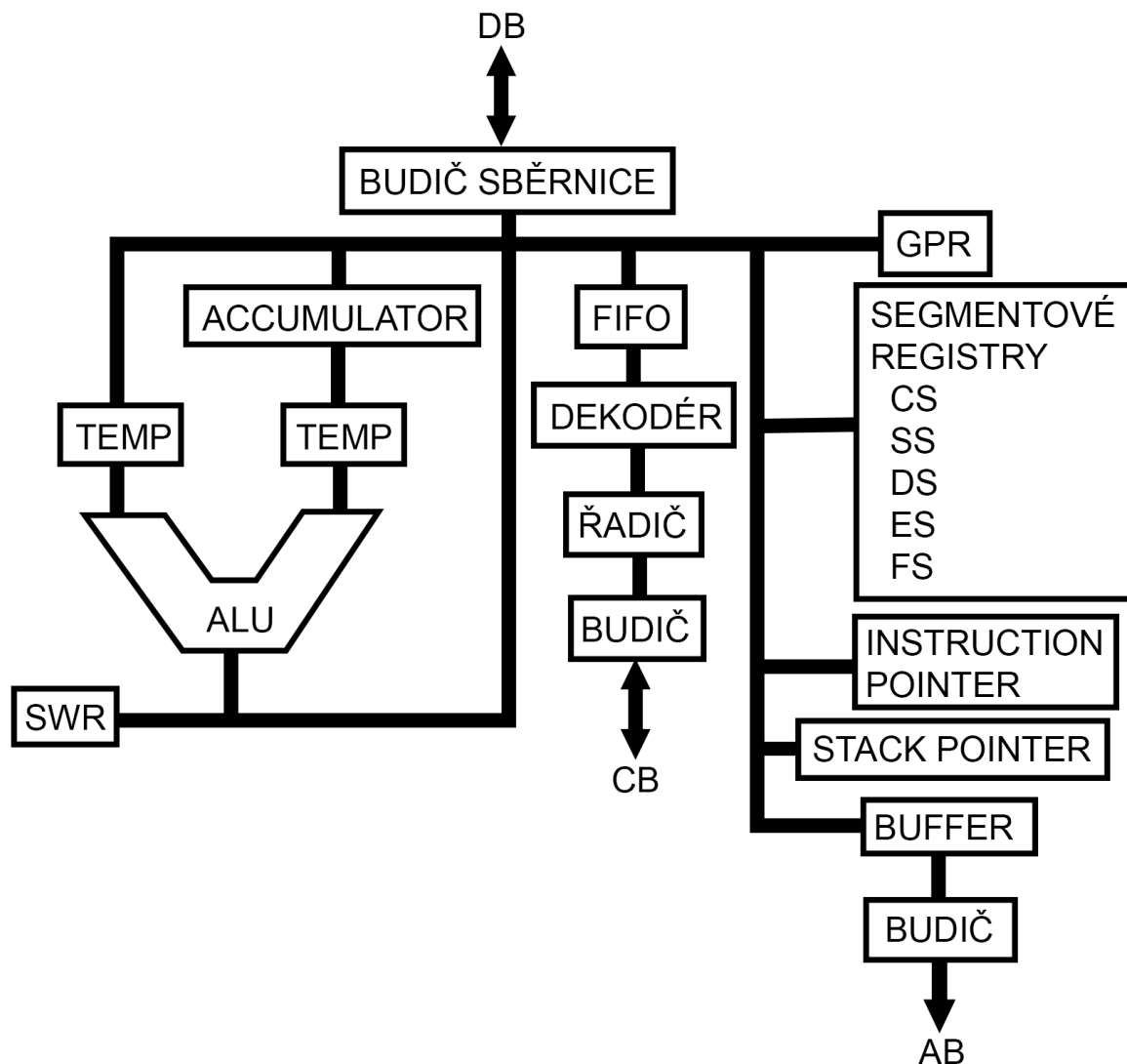


Technické vybavení pro 4. ročník

1 Procesory

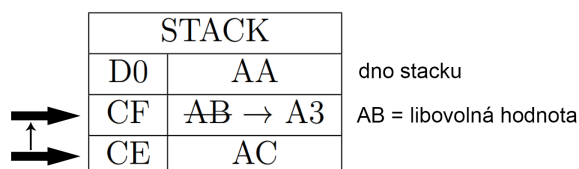
- instrukce = pokyn k vykonání nějaké činnosti
- instrukční sada = strojový kód
- překladače: kompilátory, interpretery
- instrukce: aritmetické, logické, řídicí
- jádro procesoru: ALU, registry, řadič
- řadič řídí pořadí instrukcí, dostává stavová hlášení
- zjednodušené blokové schéma procesoru:



- SWR – registr stavového slova = stavy ALU
- ALU – provádí aritmetické a logické operace
- TEMP – je v něm vždy obsažen operand, zajišťuje konstantní vstupy během výpočtu
- ACCUMULATOR
 - střádač – většinou u menších procesorů
 - slouží jako implicitní operand
 - ukládá se do něj výsledek z ALU
 - při instrukci “přičti adresu” – přičítá k ACC
- SBĚRNICE – skupina vodičů se stejným protokolem
- DB – data bus – datová sběrnice – umožňuje výměnu dat
- FIFO – fronta instrukcí
- DEKODÉR – rozkládá instrukce na mikroinstrukce
- ŘADIČ – stará se o řídicí sběrnice
- GPR – general purpose register – víceúčelové registry
- CS – code segment
- SS – stack segment
- CD – data segment
- ES – extra segment
- FS – free segment
- IP – instruction pointer – ukazatel instrukce, která se provede v následujícím kroku
- SP – stack pointer – ukazatel zásobníku
- AB – address bus – adresová sběrnice
- výpočet adresy instrukce:
 - $CS + IP \Rightarrow$ adresa instrukce
 - $SS + SP \Rightarrow$ adresa stacku
- jednodušší procesory mají “program counter” místo výpočtu adresy instrukce
 - obsahuje absolutní adresu
- provedení instrukce:
 - vezme se obsah těchto registrů (program counter nebo IP), najde se v paměti adresa a vezme se instrukce z buňky v paměti
 - po provedení instrukce se zvedne IP nebo program counter a jednotku instrukce
- do stacku se zapisují adresy ze stack pointeru, které se neprovedly př.: kvůli přerušení
- vždy se zapisuje na vrchol stacku
- při zápisu se zmenšuje pointer o jednotku instrukce
- dno stacku se vytváří př.: zavedením programu do operační paměti
- každý program má svůj stack
- dno stacku je nejvyšší adresa
- příklad:

kód instrukce	adresa prováděné instrukce	instruction pointer	stack pointer	obsah stacku
		A0	D0	AA
MOV	A0	A1	D0	AA
INC	A1	A2	D0	AA
CALL B0	A2	A3	D0	AA
		A3	CF	AB
		A3	CF	A3
		B0	CF	A3
ADD	B0	B1	CF D0	A3 AA
MOV	B1	B2		
RET	B2	B3		
		A3		
		A3		
MOV	A3			

OPERAČNÍ PAMĚŤ	
B3	
B2	RET
B1	MOV
B0	ADD
A5	
A4	
A3	
A2	CALL B0
A1	INC
A0	MOV



- aby mohl program začít, musí být první instrukce v IP nastavena na adresu z CB

1.1 Přerušení

- je to schopnost procesoru přerušit vykonávaný program a začít obsluhovat jiný
- typy přerušení:
 - vnější – asynchronní, neočekávané, neplánované – přichází od vstupních zařízení
 - vnitřní – asynchronní, neočekávané, neplánované – dělení nulou, výpadek zdrojů, procesoru chybí stránka
 - softwarové – synchronní, očekávané, plánované
- dělení přerušení:
 - maskovatelné – není rozpoznat, že nastalo přerušení – př.: ovladač něco potřebuje
 - nemaskovatelné
- postup činnosti při přerušení:
 - signál přijímá řadič přerušení (interrupt controller)
 - IC vyhodnocuje prioritu přerušení
 - procesor dokončí právě prováděnou instrukci a následující instrukci uloží do stacku
 - procesor si od řadiče vezme číslo přerušení
 - procesoru v tabulce vektorů přerušení, hledá vektor přerušení – virtuální adresa první adresy přerušení

1.2 DMA

- přímý přístup do paměti blokového zařízení bez použití procesoru
 - procesor naprogramuje DMA (probíhá v μs)
 - DMA vyšle HOLD
 - CPU potvrdí pomocí HOLD A (accepted)
- HP – hardware procesor – pracuje bez adresy
- DMA řídí hardwarově – jsou použity čítače

1.3 RISC

- má jednoduchý hardware
- redukováná instrukční sada
 - 2 instrukce pro práci s pamětí: LOAD, STORE
- program v assembleru bývá delší
- co takt, to instrukce
- je nutný pipelining
- tento typ procesoru nemá pevný accumulator
- dokáže přeadresovávat registry
- je-li to výhodnější, umí přeorganizovat instrukce

1.4 CISC

- accumulator pevně vázaný na ALU
- překlad instrukcí bývá dvojestupňový
 - rozloží se na mikroinstrukce – ty se překládají do strojového kódu
- dnešní procesory se navenek jeví jako CISC, v jádře fungují jako RISCové procesory

1.5 Parametry procesorů

- frekvence je udávána v Hz, frekvence = počet instrukcí provedených za sekundu
- efektivita mikrokódu – počet kroků potřebných pro dokončení instrukce
- numerický koprocessor – FPU – výpočty v pohyblivé čárce
- počet instrukčních kanálů – pipelining
 - počet instrukcí, které se zpracují v jednom taktu
- šířka slova – maximální počet bitů, které je procesor schopen zpracovat během jedné operace
- šířka přenosu dat – počet bitů přenášených z procesoru nebo do procesoru
- CACHE – vyrovnávací paměť
- velikost adresovatelné paměti
- počet jader
- chlazení – aktivní, pasivní, kombinované
 - pasivní – žebrovaný chladič vyrobený z materiálu, který velmi dobře odvádí teplo
 - aktivní – větráček
 - kombinovaný – nejčastější
 - vodní chlazení

1.5.1 Pipelining

- zřetězené zpracování instrukcí
- nejčastěji pětistupňový
- procesor je rozdělen na subprocesory
 - ve stejném okamžiku pracují na jiných instrukcích jiní části procesoru
 - výsledek ukládají do společné paměti
- rozdělení na kroky:
 1. čtení
 2. dekodování
 3. provedení
 4. zapsání do paměti
 5. zaznamenání do registru

čas okamžiku / subproces	1	2	3	4	5
1	A				
2	B	A			
3	C	B	A		
4	D	C	B	A	
5	E	D	C	B	A

1.5.2 Super skalární procesor

- jeden ze způsobů jak zvýšit výkon procesoru, př.: více ALU, FPU
- navenek se jeví jako jeden procesor
- v jednom taktu zpracuje více informací následujících za sebou

1.5.3 Vícejádrové procesory

- jádro obsahuje ALU, řadič, registry
- nepoužitá jádra se vypnou pro šetření energie
- každý proces je tvořen vlákny
 - proces je někdy nazýván odlehčený proces)
- OS musí podporovat vlákna
- procesy mají oddělený adresový prostor
- vlákna mají společný adresový prostor
- jádra mají svoji cache a mají také společnou cache
- jádra a cache jsou propojené crossbarovými sběrnici
- každé jádro má řadič přerušování a řídí si přerušování
- volné jádro může obsloužit přerušování zaneprázdněného jádra

1.5.4 Hyperthreading

- jeden fyzický procesor se navenek jeví jako dva logické procesory

- jsou duplikovány registry a řadič přerušení
- procesor na vstupu přijme dvě vlákna za předpokladu, že každé vlákno potřebuje jinou výkonnou jednotku, v jiném případě jedno vlákno čeká na zpracování
- technologie používaná Intel

1.5.5 HyperTransport

- obousměrná (full duplex)
- umožňuje vysokou propustnost
- propojuje procesor k severnímu mostu

1.5.6 Multithreading

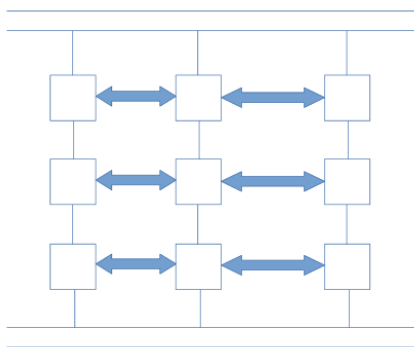
- současně se bude zpracovávat více vláken

1.5.7 Multiprocessor

- centrálně řízený systém s více procesory se společnou pamětí
- procesory jsou soustředěny kolem jedné sběrnice
- vhodné pro řešení jedné úlohy
- řízení zařizuje jeden operační systém
- používá se tam kde je potřeba vysoké spolehlivosti systému

1.5.8 Procesorová pole

- vytvořeno ze stejných procesorů navzájem propojených
- mají centrální řadič
- každý procesor má vlastní paměť
- data se dají přesouvat mezi sousedními procesory
- vstupní data se dávají do krajních procesorů, které jsou přímo napojeny na sběrnici
- liší se od paralelního zapojení (multiprocessory) tím, že každý procesor má svoji paměť



2 Periferie, klávesnice, myš

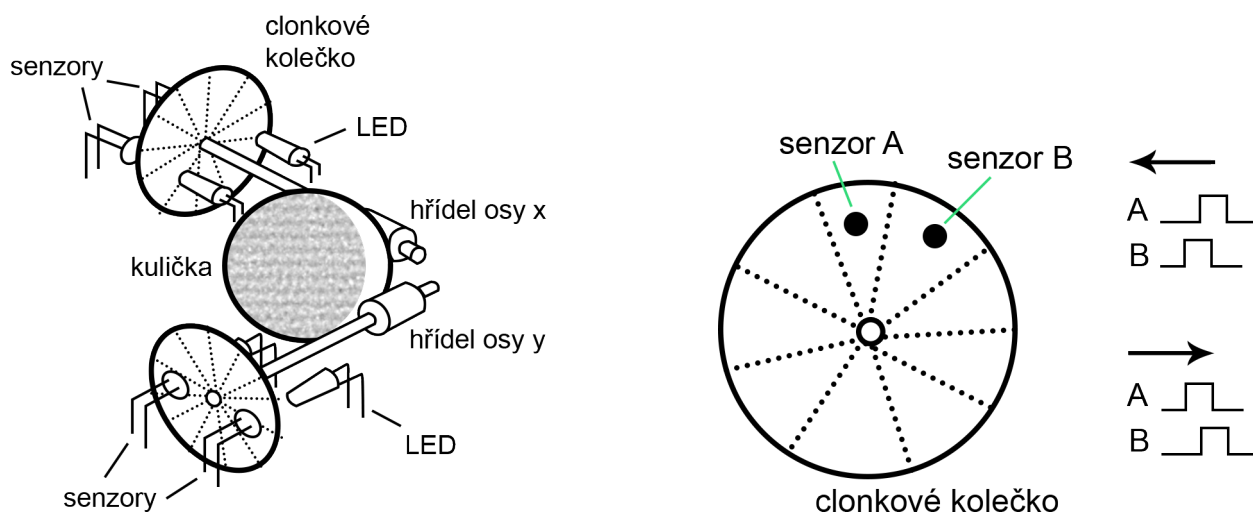
2.1 Klávesnice

- kontaktní, bezkontaktní klávesy
- klávesnice rozvržena do matice
- mechanické, membránové (halové a kapacitní)

- fungování klávesnice – SCAN kódy
 - po stisku je vygenerován SCAN kód, ten jde přes buffer klávesnice na řadič na základní desce, tam mu je přiřazena stisknutá klávesa podle SCAN kódu

2.2 Kuličková myš

- 2 hřídelky navzájem posunuty o $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$
- na hřídelce je clonkové kolečko
- každé kolečko má 2 infračervené senzory
- v každý moment dopadá paprsek pouze na jeden, oba nebo žádný senzor na každé clonce
- pohyb je detekován podle toho u které hřídelky je senzor a který senzor zaznamená pohyb první



2.3 DSP – Digital Signal Processor

- používá se u optických myší
- snímky povrchu snímá CMOS snímač, ty posílá do DSP kde podle rozdílů ve snímcích vypočítá směr a vzdálenost pohybu
- CMOS snímač zaznamenává tisíce snímků za sekundu

2.4 Joystick

- pákový ovladač
- digitální nebo analogový
- použití: hry, průmyslová zařízení, letadla
- dříve se připojoval přes gameport, nyní USB
- má dvě osy – x , y (případně i osu z pro naklánění)

3 Virtualizace RAM v PC, stránkování, swapování, výpočet adres v protected módu

- každý počítač startuje v real módu
- real mód má velikost paměti do 1MB

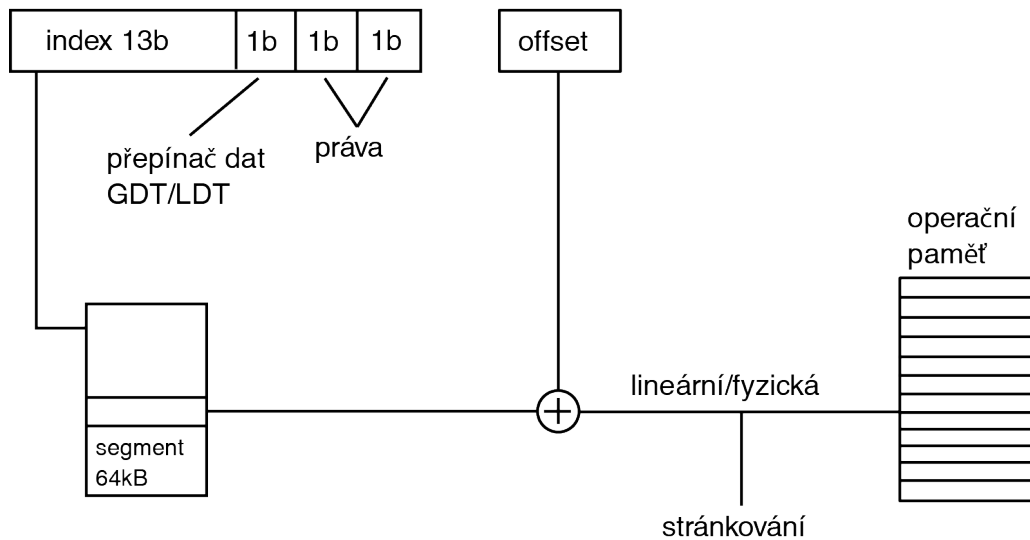
- adresová sběrnice má 20 bitů
- registry jsou 16 bitové
- segment + offset = fyzická adresa
- CS + IP = fyzická adresa
- CS * 16 + IP = fyzická adresa instrukce v real módu
- př.: segment 020A; offset 1BCD

$$\begin{array}{r} 020A \\ 1BCD \\ \hline 1DD7 \end{array}$$

3.1 Výpočet adresy v protected módu

- nazývá se segmentace
- protected mód = chráněný režim – chrání paměť programů proti zápisu z jiných programů
- zapisuje do paměti nad 1 MB

SELEKTOR



- logická adresa = selector + offset
- *index* ukazuje na řádek tabulky, ten má 8 B, skládá se z:

	32 bit	16 bit
báze	4 B	3 B
limit	3 B	2 B
práva + atributy	1 B	1 B
rezerva		2 B

- báze – počáteční adresa segmentu
- limit – velikost segmentu; musí být větší než offset
- práva – archivní, systémové, obyčejný uživatel
- rezerva – pro *bázi* a *limit*

3.2 GDT/LDT

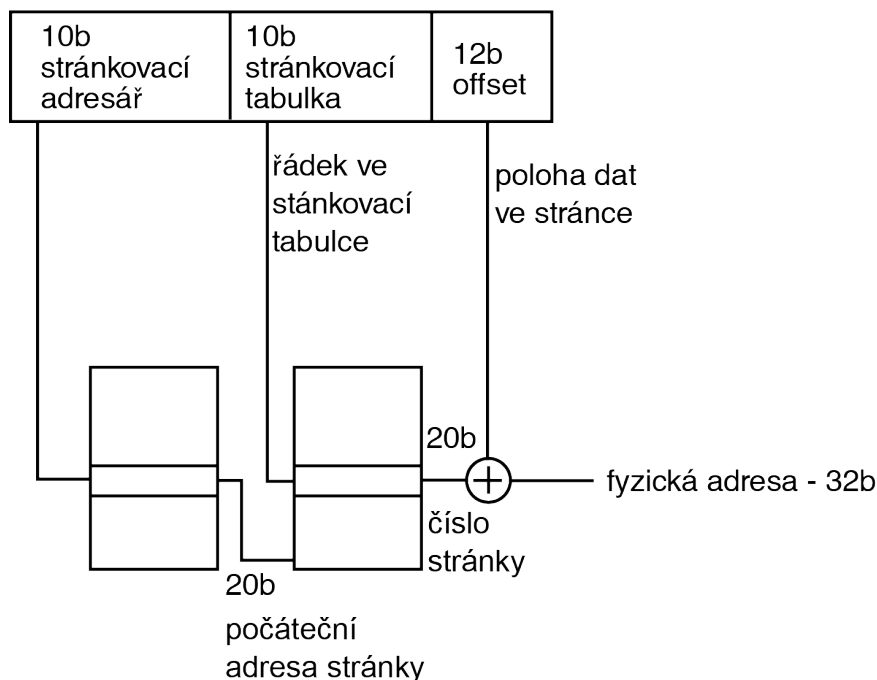
- global descriptor table
 - jediná pro operační systém, její adresa se přepne do real módu
- local descriptor table

- adresy jsou v GDT
- tabulky deskriptorů (popisovačů)
 - popisují systém uložení
- segment = tabulka
- každý segment má 8 řádků (celkem 64 kB)
- práva – archivní, systémové, obyčejný uživatel

3.3 Stránkování

- rozdělení paměti na úseky konstantní velikosti
- základní velikost: 4 kB
- velikost záleží na operačním systému – stanoví se při zavedení systému

LINEÁRNÍ ADRESA 32b



- výhody stránkování
 - nejsou potřeba kontroly (díky konstantní velikosti)
 - rychlé zpracování

3.4 Virtuální paměť (swapování)

- operační paměť je někdy příliš malá pro programy, proto se rozšiřuje o virtuální paměť
- ukládají se zde momentálně nepotřebné stránky
- uplatňuje se při swapování
- swapovací prostor rozšiřuje operační paměť
- různé OS řeší různými způsoby
- swapuje se po stránkách
 - stránku ve swapovacím prostoru nazýváme frame
- MMU – memory management unit

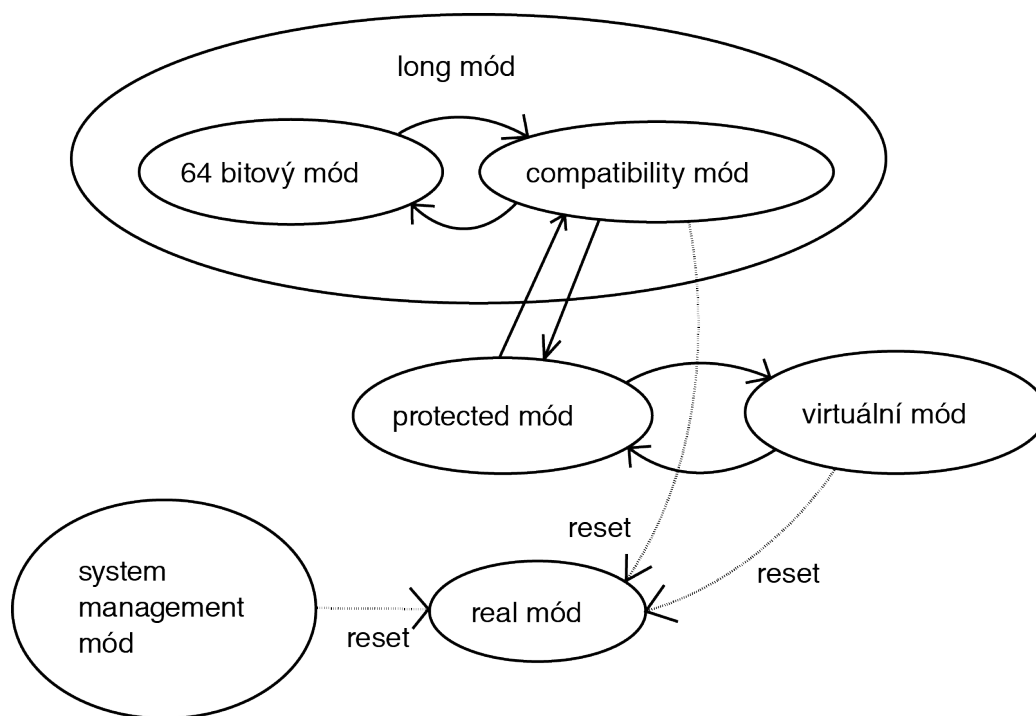
- najde v operační paměti stránky, které nebudou potřeba, najde volný frame a zapíše je na disk
- číslo framu se přepíše číslem stránky a přidá se flag o tom kde se nachází (swap nebo RAM)
- swapování je odkládání momentálně nepotřebných dat do virtuální paměti a vracení dat do operační paměti v momentě kdy jsou data potřeba
- swapovací prostor by měl být dvojnásobně větší jak operační paměť
- při swapování nastává zpoždění, proces swapování je velmi pomalý

4 Zásobníkové procesory, módy procesorů

4.1 Zásobníkové procesory

- používají se tam, kde se používají řídicí systémy
- jsou založeny na základě 2 zásobníků
 - zásobník operandů
 - zásobník návratových adres
- zásobník je na principu LIFO
- jsou jednodušší než procesory CISC a RISC
- mají kratší instrukční sadu
- mají dvou stupňový pipelining
- chybí fáze dekódování
- operandy jsou v prvních 2 položkách zásobníku
- ALU má v každý okamžik operandy ke zpracování
- zásobníkové procesory nezhazují instrukce
- na přerušení reagují se zpožděním pouze 1 strojového cyklu
- ALU má šířku operandů 20 bitů
- jedno instrukční slovo: max 4 instrukce
- šířka jedné instrukce je 5 bitů
- nemá cache
- počet instrukcí: 2^{32}

4.2 Módy 64 bitových procesorů

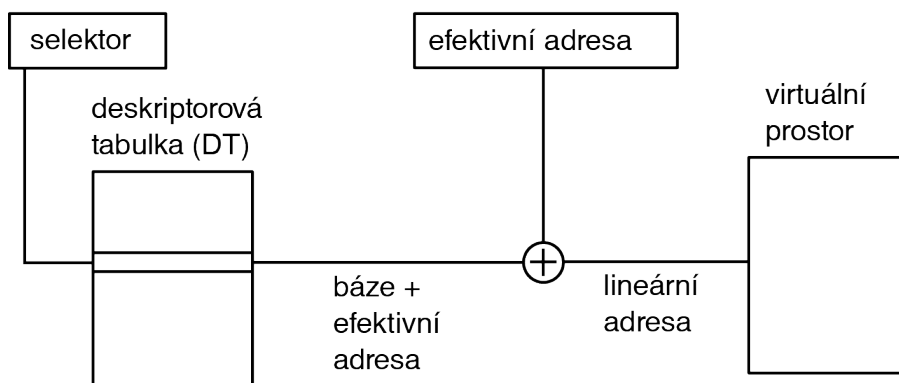


- long, legacy
- existuje přepínání mezi módy
- počítač startuje v *reálném režimu*
- *virtuální mód* se dnes nepoužívá
 - umožňuje spouštět programy určené pro reálný režim s výhodami chráněného režimu
- system management mód
 - extra povolení
 - je určen pro řízení systémových aktivit (systémový mód)
 - někdy se nazývá nastavovací mód
- long mód umožňuje používat 64 bitový mód nebo compatibility mód
 - 64 bit mód
 - * je určený pro 64 bitové procesory
 - * má 64 bitové registry a instruction pointer
 - * flat segmentustránkování
 - režim compatibility
 - * je kompatibilní s 16 bit a 32 bit procesory – je možné spouštět programy navržené pro tyto procesory
 - * neobsazené bity jsou vyplněny 1 případně 0
- legacy mód
 - nemají všechny procesory (AMD ano, Intel ne)
 - pracuje jako opravdový 32 bitový procesor (s kompatibilitou pro 16 bit procesory)
 - registry nepřetěžuje zbytečnými bity doplňující do 64 b

4.3 Adresování

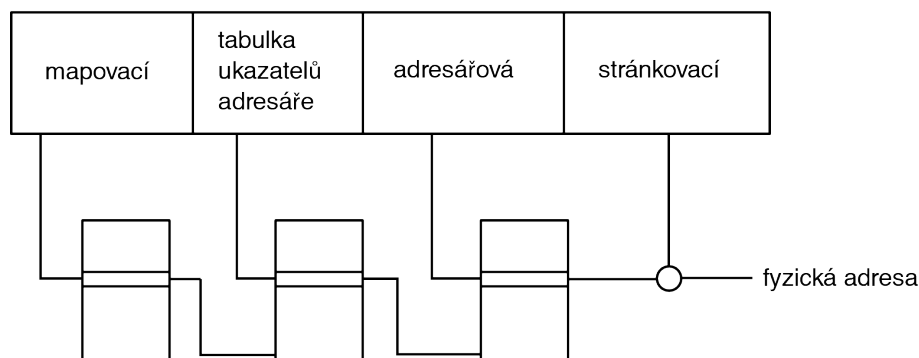
- long mód implementuje “flat model”
- flat model představuje jeden segment (původně přes celou paměť)
- u 32 bit do 1 MB
- rozeznáváme 4 druhy adres
 - *logická* – báze, vstupní adresa pro výpočet
 - *efektivní adresa* – offset
 - *lineární adresa* = báze + offset
 - u flat modelu je počáteční adresa segmentu rovna 0 tzn. že lineární adresa je shodná s efektivní adresou proto se udává v kanonickém tvaru
 - kanonická forma adresy
 - * vyžaduje, aby všechny bity 48–46 opakovaly 47-mý bit
 - fyzická adresa – určuje polohu ve fyzickém prostoru

LOGICKÁ ADRESA



4.4 Stránkování

LINEÁRNÍ ADRESA



5 Paměti

5.1 Paměti podle fyzikálního rozdělení

5.1.1 Polovodičové

- statické

- dynamické
- PROM, EPROM, EEPROM

5.1.2 S pohyblivou magnetickou vrstvou

- magnetické disky
- diskety
- kazety

5.1.3 Optické

- DVD, CD, Blu-Ray

5.1.4 Magnetooptické

5.2 Podle závislosti na napájení

5.2.1 Závislé (volatilní)

- uchování a přístup k datům je závislý na napájení
- př.: polovodičové paměti

5.2.2 Nezávislé (nevolatilní)

- nepotřebují k uchování dat napájení, pouze k přístupu

5.3 Podle přístupu do paměti

5.3.1 RAM

- paměti s náhodným přístupem
- přístup není závislý na adrese umístění
- polovodičová paměť

5.4 Podle schopnosti zápisu

- pro čtení a zápis
- ROM – pouze pro čtení
 - zápis se provede při výrobním procesu a je neměnný
- write-only memory – př.: černá skříňka

5.5 Vnitřní paměti

- k práci potřebují procesor
- cache, registry, CMOS

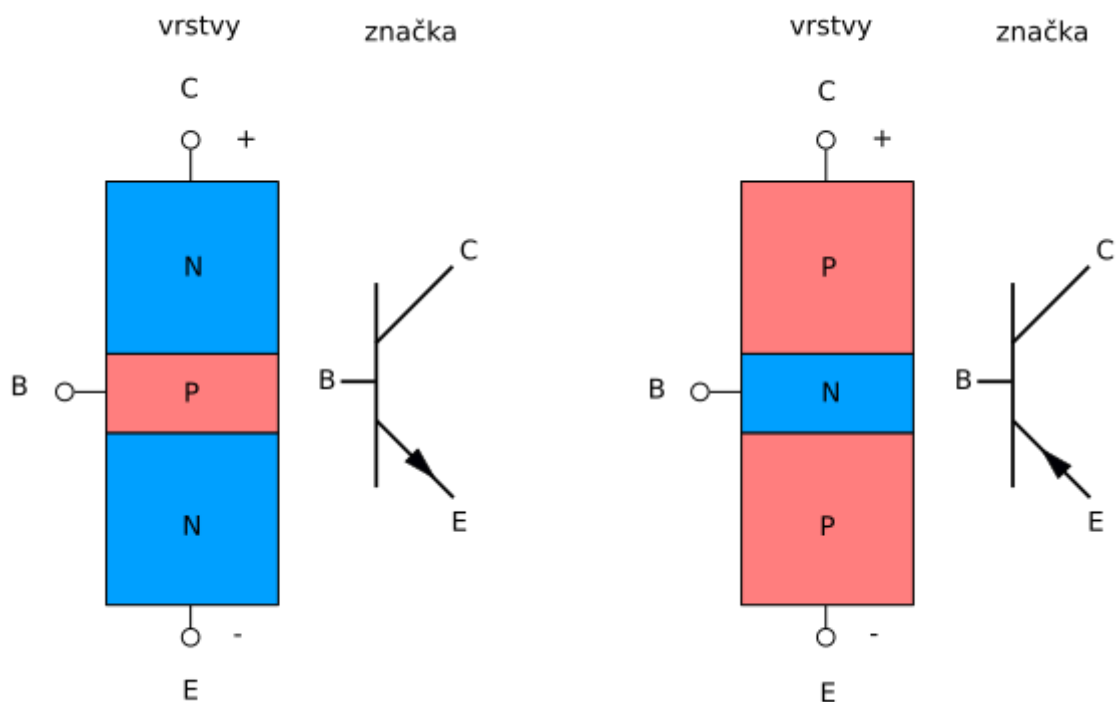
5.6 Vnější paměti

- slouží k trvalému uchování dat
- HDD, CD, DVD, diskety, kazety, paměťové karty

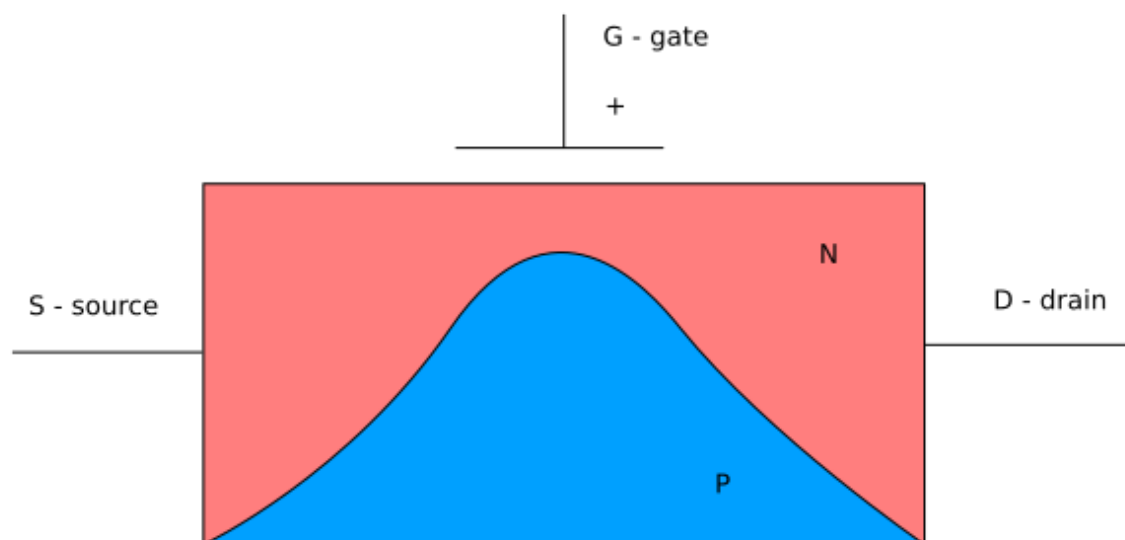
5.7 Destruktivnost při čtení

- u destruktivních pamětí se informace po přečtení zmizí a je potřeba ji znovu zapsat
- u nedestruktivních pamětí zůstávají data po přečtení bez změny
- polovodičová paměť se skládá z buněk
- paměťová banka je zastávána integrovaným obvodem
- každá buňka může mít hodnotu 1 nebo 0
- paměťové buňky jsou uspořádány do matice (tvoří mřížku)
- poloha buňky je určena řádkovým a sloupcovým vodičem
- paměťový řadič řídí čtení a zápis

– bipolární tranzistory



– unipolární tranzistory



5.8 Volatilní

5.8.1 Statické paměti

- uchovávají informace po celou dobu kdy jsou připojeny k napájení
- přístupová doba 1 ns – 20 ns
- složitější, vyšší výrobní náklady než dynamické paměti
- je rychlejší
- je tvořena bistabilním klopným obvodem
- používá se na výrobu CMOS, cache (L1, L2, L3)

5.8.2 Dynamické paměti

- informace je uložena jako elektrický náboj na kondenzátoru
- náboj se vybíjí i při připojení napájení – je nutný refresh
- v době refreshu není možné číst ani zapisovat
- buňka má jednoduchou výrobu, nízké náklady na výrobu
- přístupová doba 10 ns – 70 ns
- čtení je destruktivní – informace musí být znovu zapsána po přečtení

5.9 Nevolatilní

- často se používají pro firmware

5.9.1 ROM

- informace je zapsána při výrobě a nelze změnit
- př.: firmware

5.9.2 PROM

- programmable read only memory
- vyrobí se bez informace – uživatel může zapsat informaci, poté ji nelze měnit

5.9.3 EPROM

- je možné ji vymazat UV zářením

5.9.4 EEPROM

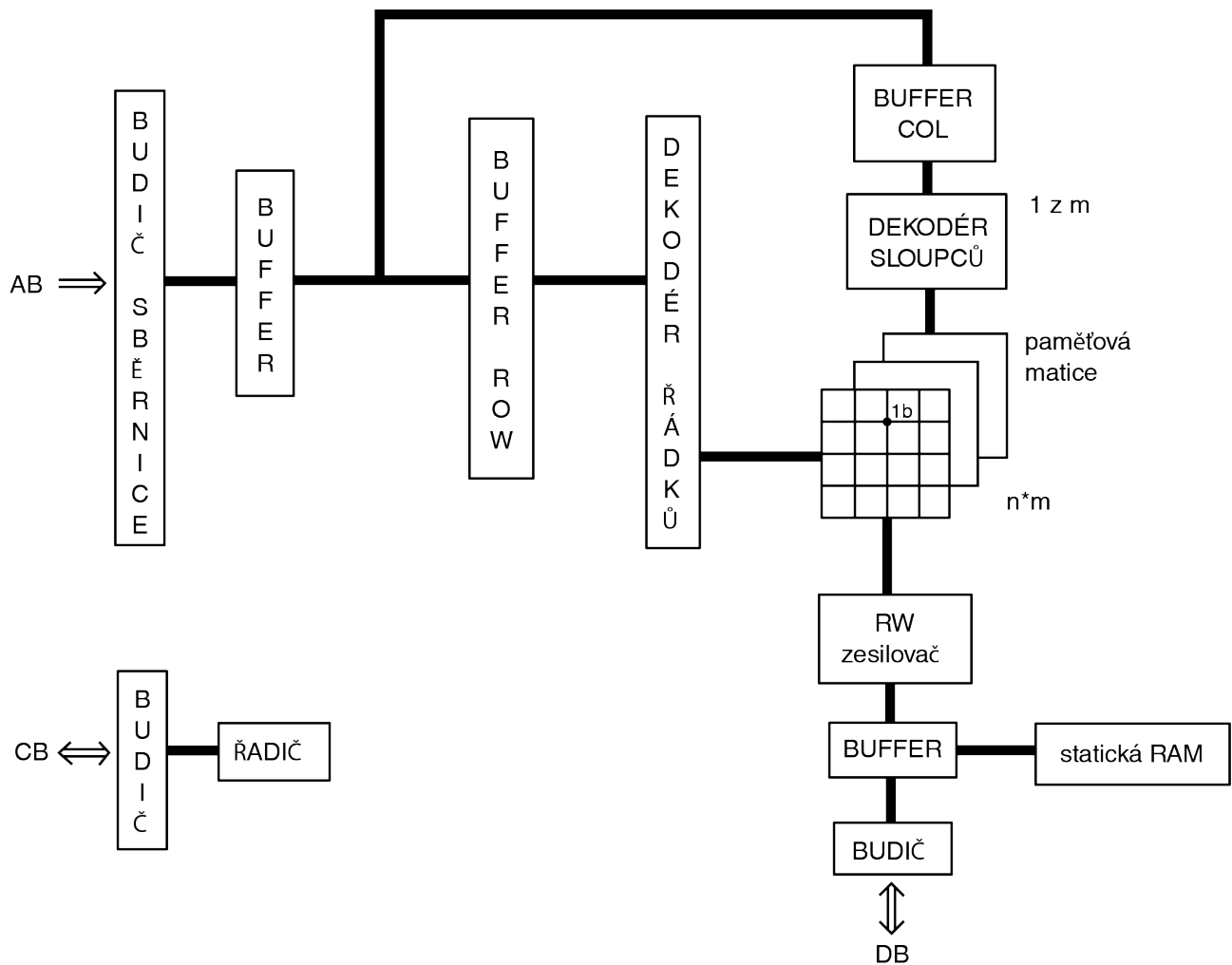
- mazání se provádí pomocí elektrického impulsu

5.10 Flash ROM

- elektricky programovatelná paměť
- paměť je organizována po blocích
- př.: firmware, vnější medium
- data bez napětí vydrží uchována ~10 let

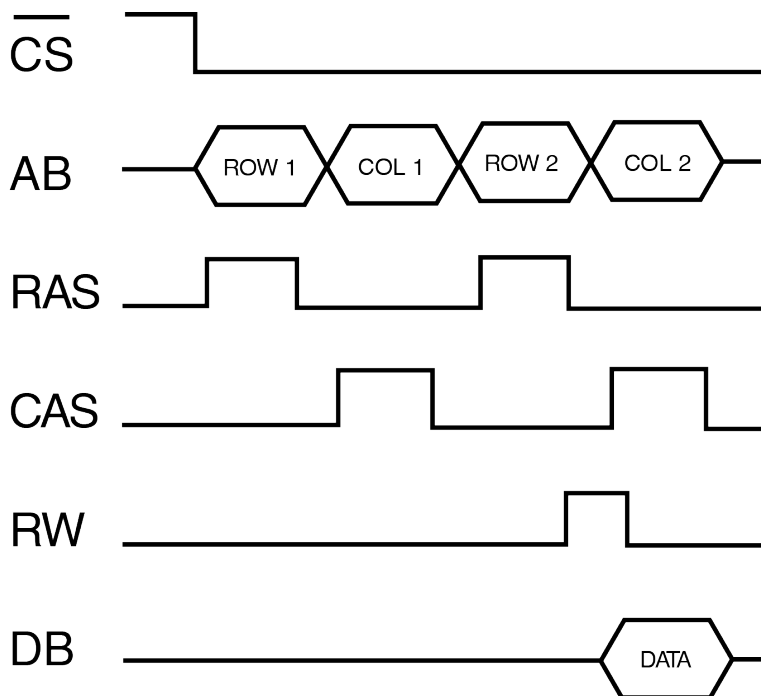
5.11 Dynamická paměť

5.11.1 Blokové schéma dynamické paměti



- řadič je propojen se vším
- když je adresa v bufferu, je možné načíst další adresu
- paměťových matic je několik
 - jsou společně ovládány
 - mají každá svůj vstup a výstup
 - šířka datové sběrnice = počet matic
- RW zesilovač – dělá z elektrického signálu logický signál
- paměť je destruktivní, proto je zde statická RAM – do té se informace při čtení uloží a následně se znovu zapíše

5.11.2 Časový diagram paměti



- časování v nanosekundách 5 - 2 - 2 - 2

5.11.3 Synchronní paměť EDO

- datová sběrnice je obsazena pouze kdy se čtou nebo zapisují data
- u asynchronní je datová sběrnice obsazena vždy
- CS – chip select
 - výběr obvodu, který bude reagovat
 - negovaný z bezpečnosti, aby při přerušení vše zůstalo nefunkční
- AB – adresový sběrnice
- RAS – row address or strobe – říká, že signál na sběrnici je platný
- CAS – column address or strobe
- RW – log. 1 říká, že data jsou platná + signál pro čtení, zápis
- paměť může být typu *burst*
 - může pracovat s více adresami – ukládají se do mini cache
 - při opětovném čtení je již uloženo v mini cache – tím se paměť zrychluje

5.12 Magnetické paměti

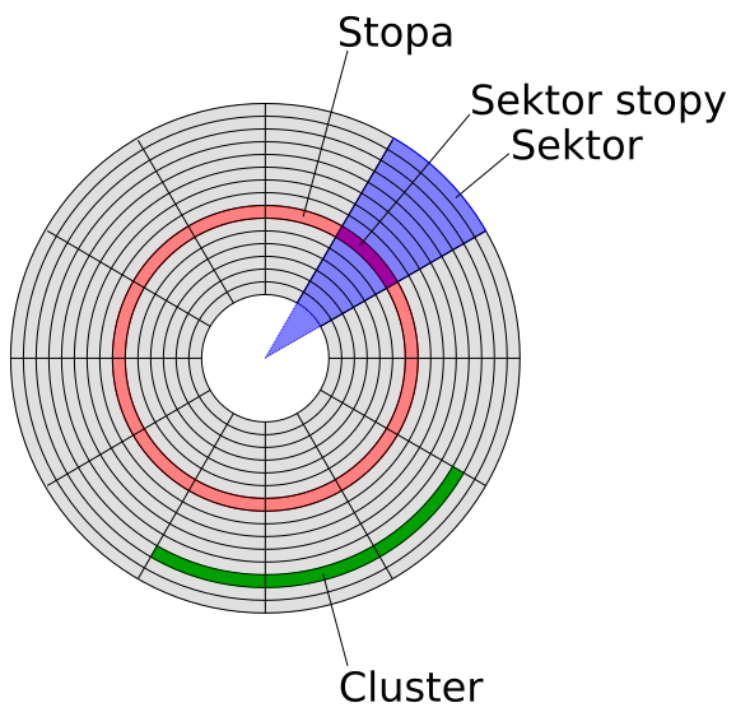
- v závislosti na změně proudu se mění magnetická indukce
- když se zmenšuje H – intenzita magnetického pole, zmenšuje se i magnetická indukce
 - ne však do nuly, zastaví se na Br – magnetická remanence – zbytek magnetismu, který si materiál uchovává po konci působení magnetického pole
 - v Br se změni směr proudu $\rightarrow H$ se nebude zvětšovat $\rightarrow \max Hc$
 - Hc – koercitivita (koercivita) udává magnetickou tvrdost
 - * hodnota nutná k odmagnetování materiálu
 - * když budu dál zvětšovat \rightarrow dojde k nasycení v opačném směru

5.12.1 Hard disk

- vnější paměť
- slouží k trvalému uchování dat
- velkokapacitní
- pohyblivá magnetická vrstva
- energeticky nezávislý (nevolatilní)
- HDD se skládá z ploten a hlav
- plotna může být kovová nebo skleněná, pevná a neohebná
- je pokryta tenkou vrstvou magneticky citlivého materiálu
- na magnetické vrstvě je vrstva maziva – chrání proti mechanickému poškození
- průměr plotny 3.5" nebo 2.5"
- ploten může být více nad sebou
- hlava zajišťuje čtení a zápis
- hlava pluje na vzduchovém polštáři nad plotnou
- na každou plotnu jsou dvě hlavy – z obou stran jedna
- vystavovací mechanismus – vystaví hlavu na správnou pozici
 - 3 fáze: seek time, settle time, latence
 - seek time – nalezení pozice na disku, vystřelení hlavy
 - settle time – čekání na utlumení kmitání hlavy (v ms)
 - latence – vyčkává se na pootočení disku
- čím rychleji se disk točí, tím je latence nižší
- při čtení a zápisu prochází hlavou proud, který zmagnetizuje vrstvu
- každý disk obsahuje řadič – řídí čtení a zápis
 - obsahuje paměť typu ROM – obsahuje firmware
 - řídí pohon, dekodování, kódování
- konfigurační přepínače – jumpery
- kontroluje rychlost otáčení
- CACHE – k uložení dat před zápisem; když jsou data v CACHE, tak disk hlásí, že data zapsal
- motor – zajišťuje otáčení ploten; pouzdro motoru je z nemagnetického materiálu
- rychlost otáčení ploten:
 - u notebookových HDD: 4200 ot./min. – menší spotřeba energie
 - u standardních disků: 7200 ot./min.
 - u lepších disků: 10000 ot./min.
- disk musí být hermeticky uzavřený
- disky jsou náchylné na mechanické rázy
- hlavy jsou zaparkovány mimo datovou plochu, když je disk vypnutý
- rozhraní:
 - ATA = IDE = PATA = ATAPI
 - * 40 pinový konektor
 - * paralelní rozhraní
 - * master a slave
 - SATA – úzký kabel, sériový, podporuje Hot swap
 - SCSI
 - * výkonné pracovní stanice, servery

- * 68 pinový konektor
- * lze připojit různé periferie
- USB, Firewire
 - * externí disky
- bity jsou uloženy horizontálně na ploše disku – menší hustota zápisu
- kolmý záznam – umožňuje zvýšení hustoty záznamu
 - asymetrický magnet, stabilizační vrstva
 - tenký pól se stará o to aby magnetické pole směřovalo co nejvíce do hloubky
 - široký nástavec má malou hustotu siločar
 - tenký pól soustředí siločáry do úzkého prostoru umožňující magnetizaci
 - každý bit vytváří miniaturní dipól
 - siločáry musí procházet přes stabilizační vrstvu

5.12.1.1 Geometrie pevného disku



- popisuje počet stop, sektorů, cylindrů, clusterů, počet hlaviček
- Low Level Format – nízkoúrovňový; je prováděn výrobcem disku
- sektor – nejmenší možná adresovatelná jednotka disku – původně 512 B, dnes 4 kB
- cylindr – sada stop se stejným číslem na různých stranách ploten
- cluster – alokační jednotka tvořena operačním systémem – je nejmenší použitelná šířka data pohromadě
- velikost clusteru je dána použitým souborovým systémem
- cluster je obsazen i když není zcela plný

5.12.1.2 Prokládání

- je jednou z metod, která zkracuje dobu čekání
- bez prokládání se při čtení se provedou data z 1. sektoru, pošlou se přes řadič aplikaci a je dotaz na další data, pro čtení se musí počkat celou otáčku disku

5.12.1.2.1 ZBR

- Zone bit recording
- zvyšuje kapacitu disku
- stopy u středu jsou kratší a mají tím méně sektorů, proto se na vnější stopy dá více sektorů

5.12.1.3 Kapacita disku

- vypočte se jako $\text{cylindr} * \text{hlava} * \text{sektor}$

5.12.1.4 Metody adresace

- CHS = $\text{cylindr} \times \text{hlavičky} \times \text{sektory}$
 - nepoužívá se, je zastaralá
- $LBA = (C \times HPC + H) \times SPT + (S - 1)$
 - logical block addressing
 - C – cylindr
 - HPC – max počet hlav na cylindr
 - SPT – max počet sektorů na pevném disku
 - S – stopa
 - tato metoda očísluje všechny sektory na pevném disku
 - z daného čísla je pak každému přidělena nová 8 bitová adresa
 - jelikož se podle tohoto vztahu vypočte vlastní číslo, není nutné znát geometrii disku

5.12.1.5 Parametry HDD

- formát: 3.5", 2.5"
- rozhraní: ATA, SATA
- kapacita: v GB, TB
- otáčky: 5400 RPM, 7200 RPM, 10000 RPM
 - více otáček → více tepla → je potřeba lepší chlazení
- vyrovnávací paměť 2 MB, 16 MB
- přístupová doba: průměrná doba za kterou je disk připraven číst nebo zapsat (v ms)
- celkový výkon: podle rychlosti
- hlučnost
- spotřeba energie
- přenosová rychlost
- odolnost vůči otřesům
- hmotnost

5.12.1.6 S.M.A.R.T.

- Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
- provádí monitorování, analyzování a hlášení chyb
- zprávy se posílají operačnímu systému
- chyby: předvídatelné a nepředvídatelné
- S.M.A.R.T. analyzuje pouze předvídatelné chyby:

- poškození povrchu
- poškození hlavy: měkké chyby – opakované čtení
- poškození motoru: narůstá čas k roztočení disku
- hlava se vychyluje, není schopno sledovat stopu
- poškození vystavovacího mechanismu
- nepředvídatelné chyby:
 - poškození disku náhlým přepětím
 - poškození špatným zacházením
 - poškození nadměrným teplem, magnetickým polem

5.12.1.7 Cachované disky

- všechny dnešní disky jsou cachované
- dochází k vyrovnání rychlosti dat
- cache je statická paměť
- zaručuje konstantní rychlost mezi operační pamětí nebo DMA
- v disku je řadič, který řídí cache

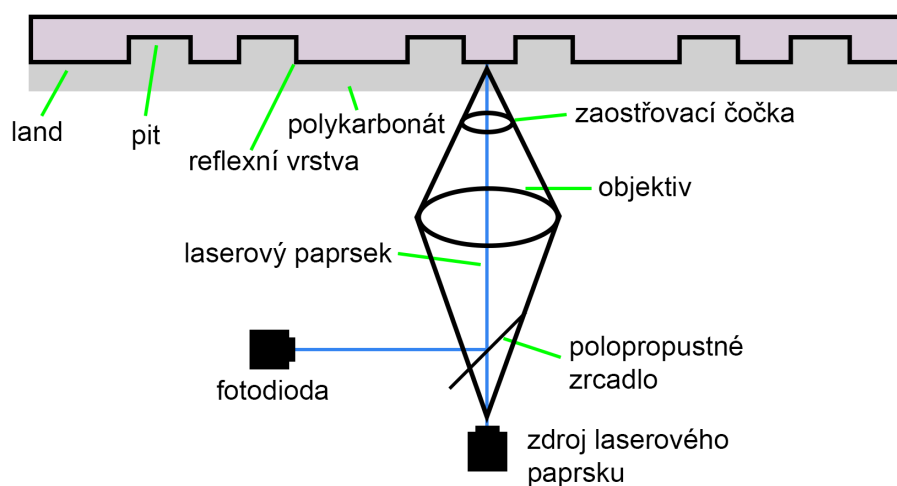
5.12.1.8 Disková pole

- soustavy pevných disků
- informace se paralelně zapisuje do několika disků zároveň, tím je dosažena vyšší spolehlivost
- **RAID** – redundant array of independent disks – vícenásobné pole nezávislých disků
- RAID 0
 - systém postupného čtení a zápisu na více disků
 - v jednom okamžiku systém pracuje s jedním diskem a při zaplnění stopy se přepne na druhý disk; první si bude mezitím nastavovat stopu
 - je bez zálohování
 - při poruše jednoho z disků se systém zhroutí
- RAID 1
 - mirroring – zrcadlení
 - zapisuje se na disky zároveň
 - čte se z disku který je blíž datům
- RAID 5
 - paritní informace se ukládají na všechny disky
 - minimum disků jsou 3 disky
- RAID 6
 - obsahuje 2 paritní disky
 - mohou vypadnout 2 disky
 - pomalejší zápis
- RAID 7
 - má navíc centrální cache
- RAID 10

- spojení RAID 0 a RAID 1
- data se nejdříve zrcadlí a potom se uloží do pole RAID 0
- použití pro databázové systémy

5.13 Optické disky

- průměr 12 cm
- zaznamenaná se na něj 84 minut – 750 MB
- malé disky o průměru 8 cm – až 24 minut – 210 MB
- stejně velké sektory
- princip čtecí a optické hlavy:



- fotodioda – převádí světelný impuls na elektrický
- data jsou poslána na DAC – digitálně analogový převodník; převádí digitální signál na analogový
- LAND – plocha disku
- PIT – díra; v pitu se světlo rozptýlí → žádný odraz → žádné napětí
- přechod mezi pitem a landem je logická 1
- žádná změna je logická 0
- informaci nese každá změna z 1 na 0 a z 0 na 1

5.13.1 CD-RW

vrstvy:

7. ochranný lak
6. reflexní fólie
5. dielektrická vrstva
4. záznamový film
3. dielektrická vrstva
2. předdefinovaná drážka
1. polykarbonát

- datová vrstva je tvořena ze slitiny, která má při původní teplotě krystalickou strukturu – v této formě má o 10% vyšší odrazivost
- při zahřátí se z krystalické struktury stane amorfni struktura

- **zápis**
 - výkon desítky mW, teplota až 600°C
 - amorfni struktura představuje *pit*
- **mazání**
 - výkon 8–10 mW, zahřátím amorfni struktury se z ní stane krystalická struktura
 - krystalická struktura představuje *land*
- **rozhraní:** ATA, SATA, SCSI
- **přístupová doba:** doba potřebná k nalezení dat na disku; 200 ms, lepší i 100 ms
- **přenosová rychlost:** původni formát CD-DA měl 150 kB/s, rychlosti CD-RW jsou násobky této hodnoty: 2x, 4x, ...– 52x

5.13.1.1 Mechaniky

- čtecí, vypalovací
- dělení podle rychlosti:
 - CLV
 - * constant linear velocity
 - * konstantni datový tok – stejná přenosová rychlost
 - * rychlost otáček se měni
 - * u středu 530 RPM, na okraji 230 RPM
 - CAV
 - * constant angular velocity
 - * konstantni rychlost otáčení
 - * přenosová rychlost kolísá
 - * výrobce udává pouze jednu rychlost (většinou maximální)
 - P-CAV
 - * partial constant angular velocity
 - * vyšší datový tok
 - * vyšší výkon u středu
 - multi-beam čtení
 - * umí přečíst až 7 stop zároveň
 - * velké přenosové rychlosti: bez zvyšování otáček

5.13.1.2 Logická struktura disku

- **PCA:** kalibrační oblast – nastaví se výkon disku
- **PMA:** počet stop a jejich umístění
- **session:** může obsahovat jednu nebo více stop jednoho typu
- **lead-in:** začátek každé session
- **lead-out:** konec každé session
- **multi-session disk:** pokud není uzavřený, lze na něj přístě přepisovat

5.13.1.3 EFM

- eight to fourteen modulation
- překódování dat z 8 b na 14 b CD; z 8 b na 16 b u DVD

- provádí se podle kódovací tabulky
- provádí se pro snížení chyb
- přeodovaný bit se nazývá *channel bit*
- kanálový bit je přechod mezi 1 a 0
- délka landu nebo pitu je počet kanálových bitů
- nikdy se neopakují dvě logické 1 za sebou
- nejmenší vzdálenost jsou 3 b
- max délka je 11 b
- pokud jsou za sebou 14 bitové kódy začínající a končící 1, mohl by dojít k chybě → mezi kódová slova se vkládají slučovací bity

5.13.2 DVD

- mechanika je zpětně kompatibilní s CD
- průměr 12 cm
- tloušťka 1.2 mm
- jedna vrstva má kapacitu 4.7 GB
- dvě vrstvy mají kapacitu 8.5 GB
- vlnová délka laserového paprsku: 640 nm

jednovrstvé a jednostranné

5. potisk
4. polykarbonát
3. reflexní vrstva
2. stopa
1. polykarbonát

dvouvrstvé

8. potisk
7. polykarbonát
6. reflexní vrstva
5. záznamová vrstva – stopa L1
4. distanční vrstva
3. polopropustná reflexní vrstva
2. záznamová vrstva – stopa L0
1. polykarbonát

oboustranné

5. polykarbonát
4. stopa
3. reflexní vrstva
2. stopa
1. polykarbonát

5.13.2.1 Formáty

- **fyzické:** DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD±RDL, DVD-RAM
 - DVD-RAM má kruhové stopy jako hard disk, pracuje se s ním jako s hard diskem
 - slouží k zálohování dat
 - lze 100 000x přepsat
- **aplikační formáty:** DVD video, DVD audio, DVD data

	CD	DVD
průměr		12 cm
tloušťka		1.2 mm
vzdálenost pitů	1600 nm	740 nm
délka pitu	834 nm	400 nm
vlnová délka	700 nm	640 nm
kapacita	700 MB	4.7 GB – 17 GB

regionální zámek – aby bylo možné disk přehrát, musí mít mechanika stejný kód jako disk

5.13.3 Blu-ray

- průměr: 12 cm; tloušťka: 1.2 mm
- data jsou zapsána 0.1 mm pod povrchem
- vlnová délka: 405 nm
- stopa je užší
- menší pity
- jedna vrstva: 25 GB → dvě vrstvy: 50 GB
- **formáty**: BD-ROM, BD-R, BD-RE

5.13.4 HD DVD

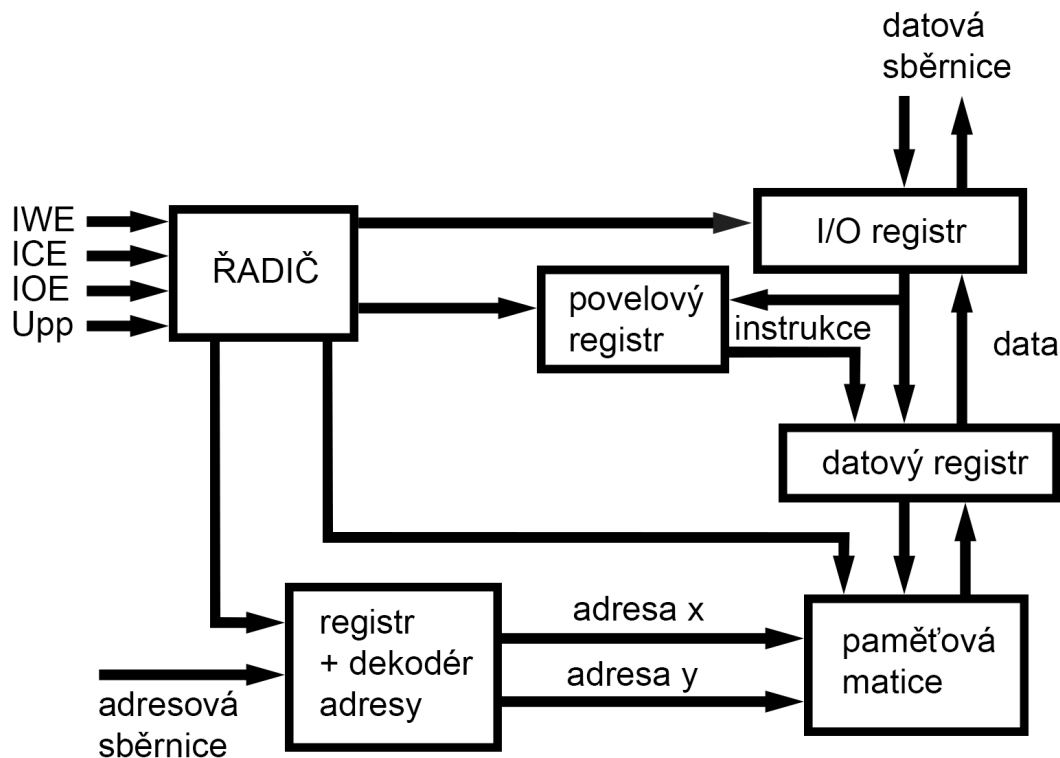
- stejná struktura jako DVD
- vrstvy jsou do 0.6 mm
- méně náchylné na poškrábání
- vlnová délka paprsku stejná jako u Blu-ray: 405 nm
- kapacita jedné vrstvy: 15 GB
- max 3 vrstvy

5.13.5 ISRC

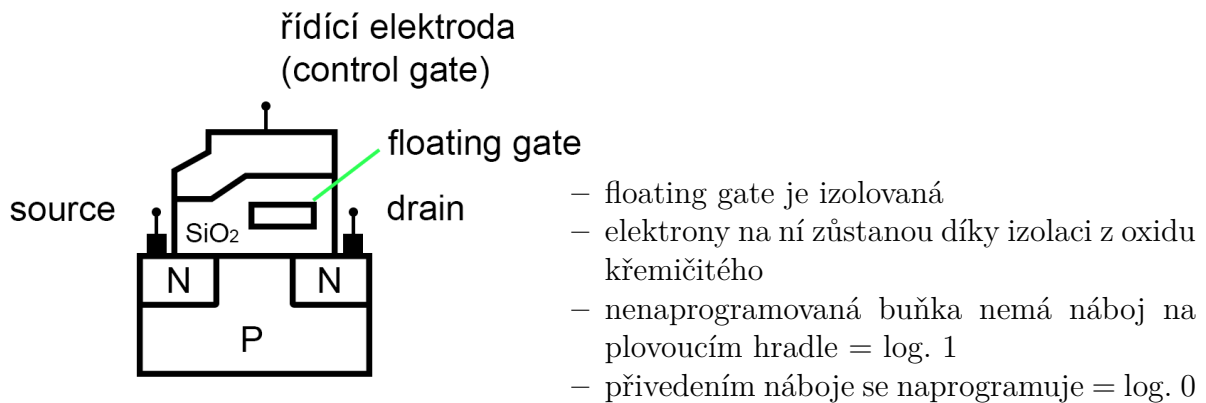
- international standard recording code
- mezinárodní kód pro nahrávky a videoklipy
- složení: kód státu, nahrávky, výrobce
- mohou přidělovat pouze registrované firmy
- je potřeba pokud chceme nahrávky prodávat

5.14 Flash

- polovodičová paměť
- non-volatile
- programově elektricky mazatelná
- použití:
 - SSD disky, karty, flash disky USB
 - uložení BIOSu
 - součást různých karet



- ČTE SE PO SLOVECH; ZAPISUJE A MAŽE SE PO BLOCÍCH



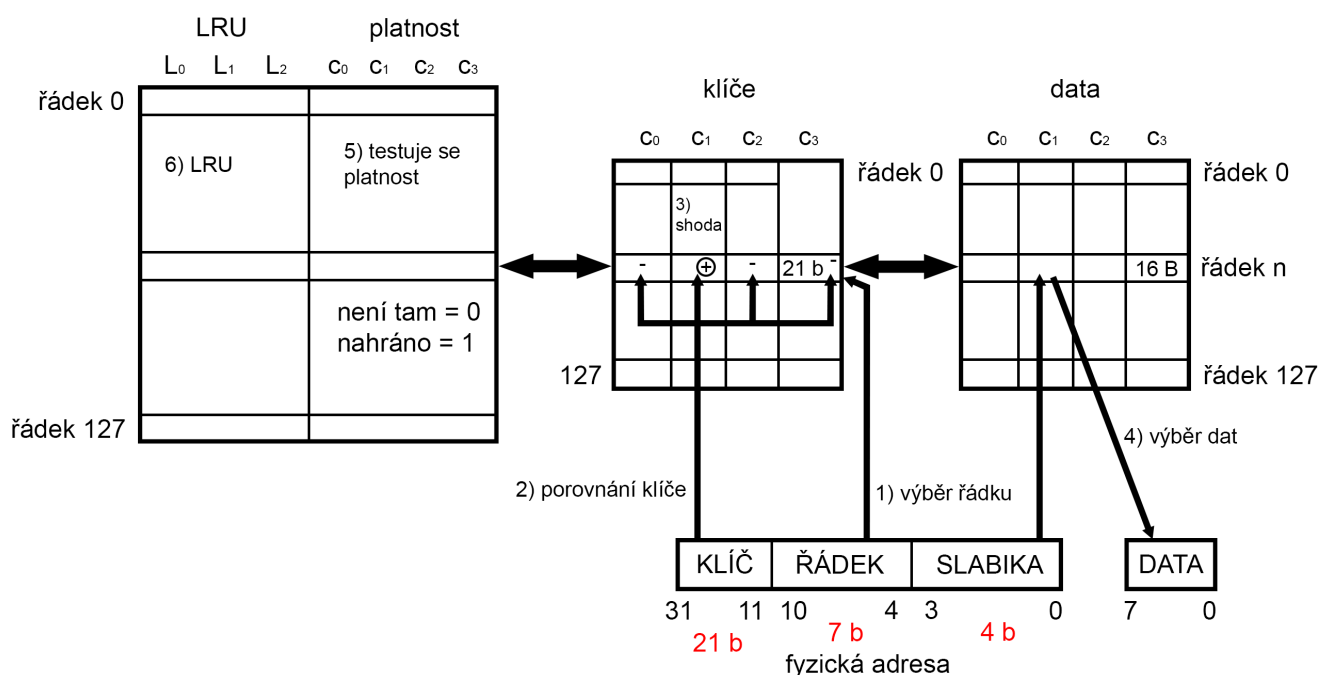
- všechny buňky v rámci bloku musí být mazány současně
- hradlo NAND
- lze zapisovat na celou plochu
- maximální počet zápisů: 100 000 pro každou buňku
- výhoda SSD: rychlost, jsou spolehlivější – bez mechanických částic
- nevýhoda: cena

5.15 CACHE paměti

- rychlá vyrovnávací paměť
- mezi CPU a RAM
- cache je i v hard disku
- paměť pro čtení, CPU nevytváří nové položky
- druhy
 - **asociativní**: vyhledává se podle klíče

- **neasociativní**: vyhledává se podle adresy
- **využívající virtuální adresaci**: podle logické adresy
- **fyzická adresace**: adresa se vypočítá a vyhledá se
- **počet položek na jeden řád**: více-cestnost: 1, 2, 4, 8, ... položek
- **synchronní**: sběrnici je možno použít i pro jiné účely
- **asynchronní**: málo se používají pro cache
- **vnitřní**: integrována na čipu procesoru
 - * **on-die**: na čipu v rámci pouzdra
 - * **off-die**: na více čipech v rámci pouzdra
- **vnější**
 - * L1, L2, L3
 - * L1 bývá vnitřní, ale může být vnější
- **podle přístupu**
 - **write back**
 - * data se zapisují do cache a do operační paměti se zapíše až budou potřeba, nebo se zapisují v intervalu
 - * data se nazapisují při změně
 - **write through**: data se zapisují zároveň do operační paměti
- **transparentní**: sleduje změny v okolí
- **netransparentní**: nesleduje změny v okolí
- **víceportová**: napojena na více sběrnic; 1 port pro CPU, 1 port pro RAM
- **podle obsahu**
 - společná data, instrukce
 - instrukce
 - data
- **podle vzdálenosti od CPU**: L1, L2, L3

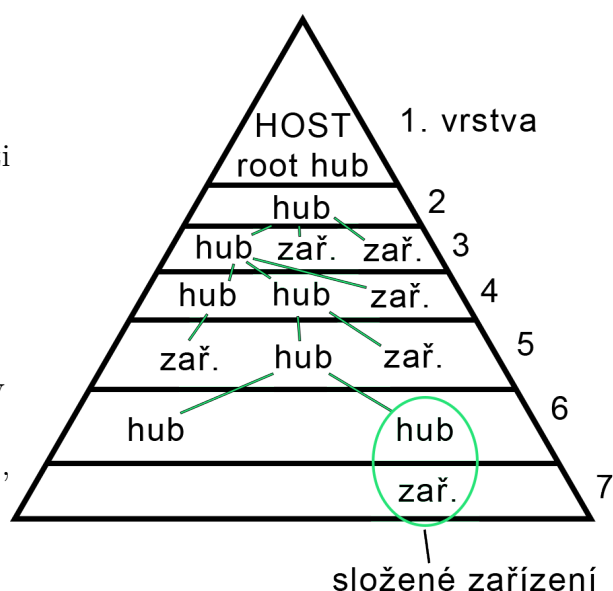
5.15.1 CACHE 486



- čtení
 - 4 cestně asociativní – obsahuje 4×128 klíčů = 486
 - adresa je stejná i pro operační paměť
 - adresa je přivedena na dekodér, ten vybere jeden z řádků – neasociativní vyhledávání
 - nejvyšších 21 b = klíč – klíč je komparátorem porovnán proti klíčům na vybraném řádku – asociativní vyhledávání
 - nastane-li shoda: pomocí nejnižších 4 b z adresy (slabika) se z 16 B dat vybere jeden byte
- zápis
 - ke každému klíči je přiřazen 1 bit pro validitu
 - otestuje se platnost
 - je-li klíč neplatný (validita = 0) – je možno ho použít pro zápis
 - jsou-li všechny klíče platné, použije se algoritmus LRU – last recently used
 - nejstarší klíč přesune do operační paměti a zapíše nový

6 USB

- univerzální sériová sběrnice (mezi procesorem a sběrnici je řadič)
- nehrazuje paralelní, sériový port, PS/2
- klávesnice, myš
- řízení sběrnice master, slave
- až 127 zařízení v síti USB
- podporuje synchronní (isochronní) přenosy
- přenosová rychlost od 1 Mb/s–10 Gb/s
- podporuje plug'n'play (autoconfig), hotswap
- podporuje napájení z USB rozhraní
- vrstvená hvězdicová topologie



- každá USB sběrnice má kořenový HUB vše ostatní je připojeno k němu
- host controller je implementován hardwarově i softwarově
- navrženo na max 7 úrovní, protože na hubech dochází ke zrcení signálu
- mezi kořenem a posledním zařízením může být maximálně 5 hubů
- host je v systému jediný (počítač) na roli master – řídí procesy
- rozbočovač (HUB) – obsahuje řadič, opakovač, převaděč
- distribuuje nebo shromažďuje přenosy
- dokáže překládat rychlosti
- napájen ze sběrnice nebo vlastní napájení
- zařízení vysílá a přijímá informace
- složené zařízení obsahuje vestavěný HUB
- downstream od kořenem
- upstream ke kořenu
- konektor typu A – na počítači, na HUBu

- konektor typu B – na tiskárně, mini B, micro B
- konektor typu C – oboustranný, symetrický, USB 3.1

6.1 Rychlosti

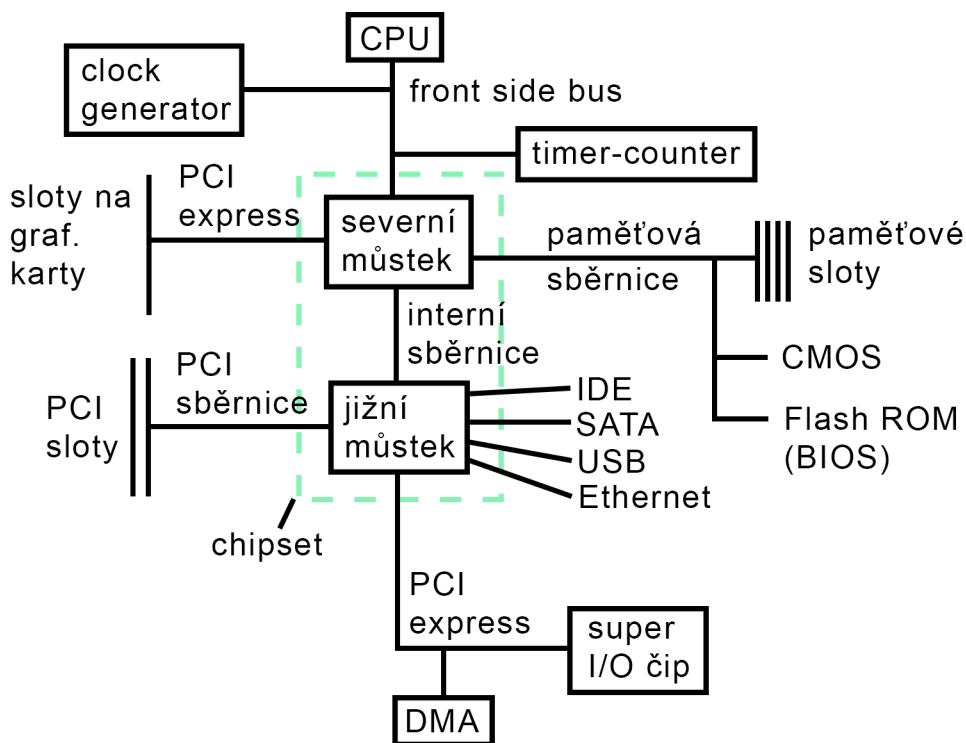
USB 1.1 – low speed – 1.5 Mb/s
 – full speed – 12 Mb/s
 USB 2.0 – high speed – 480 Mb/s

} half duplex

- USB 3.0, 3.1 – superspeed – 5 Gb/s, 10 Gb/s } full duplex
 - verze jsou kompatibilní mezi sebou
 - při zapojení pomalejší do rychlejší se komunikuje s nižší rychlostí pouze mezi prvky s nízkou rychlostí – nezpomalí celek

7 Základní deska

- základní HW počítače
- obsahuje elektrické součástky a konektory
- hlavní úkol propojit součástky v PC a poskytuje napájení
- sběrnice = skupina vodičů které komunikují pod stejným protokolem
- deska obsahuje konektory a sloty (konektory pro karty)



Chipset

- nejdůležitější integrované obvody základní desky
- 2 čipy:
 - North bridge
 - South bridge
- sada vzájemně spolupracujících čipů

- řídí činnost základní desky
- výrazně ovlivňuje výkon počítače
- podporuje konkrétní socket pro CPU a typ RAM
- může obsahovat integrované karty

Severní můstek – komunikuje mezi CPU, grafickou kartou a pamětí

Jižní můstek – zařizuje komunikaci s periferiemi, pomalejšími zařízeními

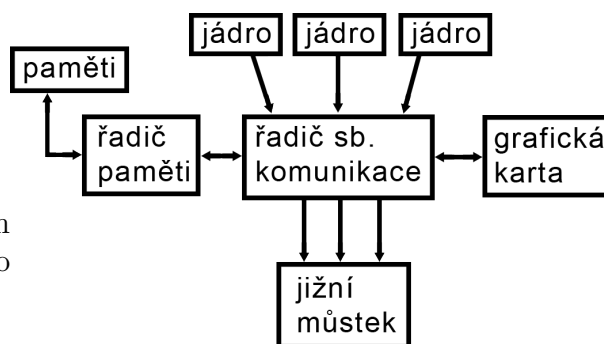
Clock generator – vytváří časový (hodinový) signál pro synchronizované operace

Timer-counter

- odměřuje časové zpoždění
- vytváří zpoždění
- počítá když se něco opakuje

PCI

- PCI express rychlejší než PCI
- super IO čip – myš, klávesnice
- dříve byl řadič paměti v severním můstku – to bylo pomalejší než toto řešení
- paměťových modulů může být až 6



7.1 Typy základních desek

- odvíjí se podle zdrojů: AT, ATX, IT, ITX
- zdroje AT: desky AT, ATX
- dnes se AT zdroje nepoužívají, nebylo možné vypnout počítač softwarově
- zdroje ATX, desky ATX
 - 24 pin konektor napájení
 - umožňuje softwarové vypnutí PC
 - umožňuje jiné způsoby zapnutí PC, když je ve standby režimu (soft-off)

7.2 BIOS

- basic input and output system
- program dodávaný výrobcem
- je automaticky spuštěn deskou při spuštění počítače
- umožňuje komunikaci mezi SW a HW
- načte konfiguraci z CMOS paměti
- provede POST – power on self test
- dá povel ke spuštění operačního systému
- součástí BIOSu je program “setup”
 - tam se provádí konfigurace CPU, RAM, HDD, bootovací sekvence
 - obsahuje HW monitor – teplota, RPM větráku
- původně byl BIOS v ROM
 - dnes v EEPROM nebo ve Flash ROM paměti – umožňuje aktualizaci

- dual BIOS – jedna část se při aktualizaci neaktualizuje
- BIOS má 3 vrstvy
 1. detekce pamětí, zařízení
 2. CMOS paměť – nevolatilní
 3. ovladače – integrované, na kartách, v paměti

7.2.1 UEFI

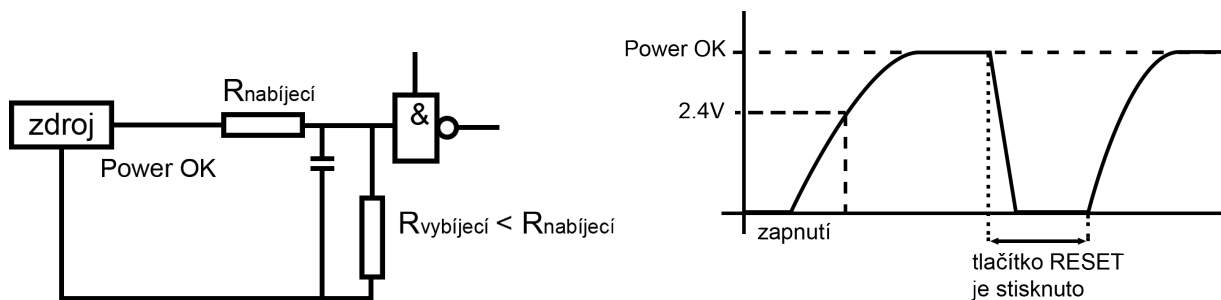
- nový standard
- 3D BIOS (3D mód) – interaktivní grafické prostředí, ovládání myši

7.2.2 Start počítače

1. stisknu tlačítko
2. PSU vyšle signál – samé jedničky
3. deska signál vrátí zpátky
4. systémem začne proudit elektrický proud
5. časovač-čítač počle CPU resetovací příkaz – adresa registru se nastaví na FFF0
6. BIOS zkontroluje sám sebe, data v CMOS paměti
7. začne probíhat POST; má 3 fáze:
 - ①
 - 1) testuje se CPU a jeho jednotlivé části – registry, řadič
 - 2) testuje se prvních 64 kB paměti
 - 3) testuje se přechod z real módu do protected módu
 - 4) testuje se paměť do 1 MB
 - 5) testuje se paměť nad 1 MB až do chyby (dnes se netestuje, protože paměti jsou spolehlivé a příliš velké na testování)
 - ②
 - 1) testuje se GPU podle vlastního BIOSu
 - 2) zkontroluje se připojení obrazovky
 - 3) rozsvítí se obrazovka
 - 4) testují se periferie
 - 5) nastavují se I/O adresy a přerušení periférií
 - 6) testuje se DMA
 - ③
 - 1) testování zavaděče operačního systému (najde se nultý sektor disku, na němž je program pro zavaděč konkrétního OS)
 - 2) zkusí se zavedení OS
 - 3) zavede se OS

Studený start: proběhne celý POST

Teplý start: nastane-li nějaká chyba, vynechají se některé testy (př. periferie)



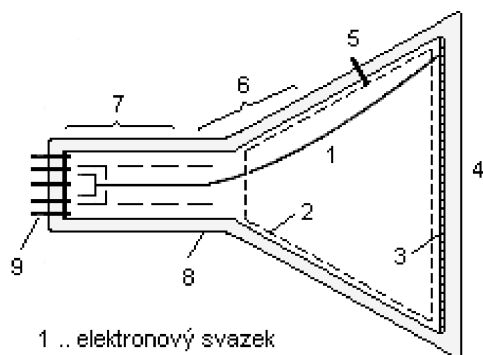
- reset vytváří zpoždění od naběhnutí do napětí, aby se mohly sekvenční obvody vybít
- drží-li se tlačítko déle než 5 s, reset končí
- reset nuluje všechny hodnoty kromě operační paměti

8 Monitory

- výstupní zařízení
- funkce zobrazování informací
- připojen na grafickou kartu
- digitální nebo analogový signál
- parametry:
 - úhlopříčka (vzdálenost rohových bodů) – v palcích
 - poměr stran – 4:3, 16:9, 21:9
 - rozlišení – v bodech (u LED – počet skutečných bodů, u CRT – počet možných bodů)
 - obnovovací frekvence – v Hz; běžně 60 Hz
 - odezva – v ms; říká jak dlouho trvá bodům než se rozsvítí nebo zhasne pixel
 - rozteč bodů – při menší rozteči pixely splývají
 - vstupy – VGA, DVI (analogový DVI-A, digitální DVI-D, kombinovaný DVI-I), HDMI, Display Port – nejkvalitnější

8.1 CRT

- složení:
 - vakuová baňka
 - elektronové dělo v zadní části baňky; dříve tři děla, dnes jedno dělo se třemi katodami emitující elektrony
 - tři, případně čtyři cívky usměrňující proud elektronů
 - stínítko (maska) – zajišťuje, že na určitou barvu luminoforu dopadne pouze odpovídající paprsek
 - přední vrstva je pokryta luminoforem, ten mění elektrický výboj na viditelné světlo

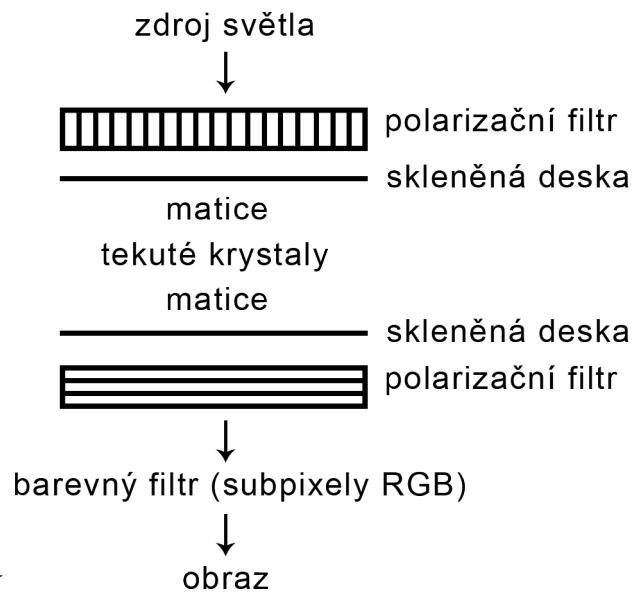


- 1 .. elektronový svazek
- 2 .. grafitový povlak
- 3 .. luminofor
- 4 .. plocha ke sledování obrazu
- 5 .. kontakt pro připojení grafitové anody
- 6 .. místo účinku vychylovací soustavy
- 7 .. elektronová tryska
- 8 .. hrdlo
- 9 .. patice

Schéma CRT obrazovky

- masky:
 - trinitron – pruhy
 - delta – tečky
- klady:
 - vysoký kontrastní poměr
 - perfektní stupně šedi
 - perfektní černá
 - žádná jasová, saturační deformace
 - výborné zobrazovací úhly
- zápory:
 - velká velikost, velká hmotnost
 - velké geometrické zkreslení – vypouklá obrazovka
 - efekt moaré (moiré) – vzniká překrýváním dvou pravidelných rastrů

8.2 LCD



- liquid crystal display
- monitor pracuje na principu propouštění a blokování světla
- zdrojem světla je výbojka nebo LED dioda – nižší spotřeba energie
- zdrojem světla může být i zrcadlo – v kalkulačkách
- osy polarizace jsou na sebe kolmé – světlo z prvního filtru neprojde druhým, když je zavřený
- **druhý polarizační filtr**
 - je tvořený tekutými krystaly
 - bez napětí jsou krystaly chaoticky uspořádány
 - s napětím se natáčí v jednom směru
- Rozdělení podle typu matice:
 - **pasivní matice**
 - * na jedné straně skla jsou svislé vodiče
 - * na druhé straně skla jsou vodorovné vodiče
 - * vznikají přelechy – vybudí se ostatní pixely
 - * pasivní matice používají technologii STN (super-twisted nematic)
 - **aktivní matice**
 - * používají technologii TFT (Thin-Film Transistors) – transparentní tranzistory
 - * na jedné straně jsou tranzistory, na druhé straně jsou kolektory
- Způsob otočení krystalů lze dělit na:
 - twist – otočení krystalu pouze o 90° ; menší škála jasu
 - super twist – otočení krystalu až o 270° ; větší škála jasu
- výhody:
 - malé displeje, monitory tak jsou mnohem menší než CRT
 - malá energetická spotřeba
 - žádné geometrické zkreslení, protože obrazovka je plochá
- nevýhody:
 - omezené pozorovací úhly
 - zkreslení podsvícení u okrajů
 - malý kontrastní poměr
 - mrtvé pixely

8.3 Plazmová obrazovka

- dvě velké skleněné desky
- mezi nimi malé komůrky s elektrodami
- komůrky jsou naplněny vzácným plynem (argon, neon, xeon) a výpary rtuti
- výbojem z elektrod se plyn ionizuje – elektrony se přesouvají z valenční vrstvy do excitovaného stavu a tím emitují UV fotony
- tyto UV fotony dopadají na luminofor, který pohltí záření a vysvítí ho jako viditelné světlo
- výhody:
 - vysoký kontrastní poměr
 - výborné zobrazení černé barvy
 - vynikající pozorovací úhly
 - nízká doba odezvy
- nevýhody:
 - velká velikost pixelů
 - ve srovnání s LCD velká energetická náročnost
 - malé úhlopříčky
 - vysoká produkce tepla
 - statický obraz způsobuje “vypálení” pixelů
- plazmové obrazovky se již nevyrábí, nahradily je LED a OLED

8.4 Blokové schéma grafické karty

